



平成31年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年7月10日

上場会社名 ローツェ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6323 URL <http://www.rorze.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤代 祥之
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 岩瀬 好啓 (TEL) 084-960-0001
 四半期報告書提出予定日 平成30年7月17日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年2月期第1四半期の連結業績（平成30年3月1日～平成30年5月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年2月期第1四半期	6,928	△34.7	1,314	35.3	1,146	4.5	922	24.8
30年2月期第1四半期	10,611	92.3	970	△35.4	1,096	△27.6	738	△32.5

(注) 包括利益 31年2月期第1四半期 17百万円 (△98.3%) 30年2月期第1四半期 1,056百万円 (94.3%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年2月期第1四半期	53 35	53 34
30年2月期第1四半期	42 76	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年2月期第1四半期	35,447	20,281	47.6
30年2月期	33,902	20,847	50.2

(参考) 自己資本 31年2月期第1四半期 16,887百万円 30年2月期 17,006百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年2月期	—	0 00	—	20 00	20 00
31年2月期	—	—	—	—	—
31年2月期（予想）	—	0 00	—	25 00	25 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成31年2月期の連結業績予想（平成30年3月1日～平成31年2月28日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	15,866	△55.1	2,244	△32.7	2,240	△32.4	1,732	△19.1	100 28
通期	36,363	△30.4	5,057	19.4	5,042	14.5	3,711	35.3	214 76

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動：無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	31年2月期1Q	17,640,000株	30年2月期	17,640,000株
② 期末自己株式数	31年2月期1Q	358,437株	30年2月期	358,395株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	31年2月期1Q	17,281,596株	30年2月期1Q	17,281,605株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(会計方針の変更)	7
(セグメント情報等)	8
3. 補足情報	9
生産、受注及び販売の状況	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資が堅調に推移し成長が持続したものの、米国の保護主義への傾斜やそれに端を発する貿易摩擦の激化リスクの高まりなどにより、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当業界におきましては、動画配信など各種クラウドサービスを通じた大容量データ通信が増大するなか、データセンター向けを中心に半導体の需要が旺盛だったことから、市況は好調に推移いたしました。

このような状況の中、当社グループはメモリーメーカーによる3次元構造のNANDフラッシュメモリーやDRAMの生産拡大に向けた設備投資が積極的に行われたことにより、N2ページ対応ウェハストックやEFEMなどの受注及び販売が好調に推移いたしました。しかし、前期の特需でありました韓国子会社におけるガラス基板関連自動化装置の大量受注の納入が完了したことにより、連結売上高は前年同期比で減収となりました。

損益面につきましては、上記の特需が超短期間での納品であったことによるコスト増加の要因が解消されたことに加え、半導体関連装置の売上高が増加したことから、前年同期比で増益となりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高6,928百万円（前年同期比34.7%減）、営業利益1,314百万円（前年同期比35.3%増）、経常利益1,146百万円（前年同期比4.5%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益922百万円（前年同期比24.8%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

半導体・FPD関連装置事業の売上高は6,807百万円（前年同期比35.0%減）、セグメント利益は1,397百万円（前年同期比30.6%増）となりました。

ライフサイエンス事業の売上高は120百万円（前年同期比14.3%減）、セグメント損失は2百万円（前年同期はセグメント損失22百万円）となりました。

なお、当第1四半期連結会計期間より、従来「半導体・液晶関連装置事業」としていた報告セグメントの名称を「半導体・FPD関連装置事業」に変更しております。

(2) 財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,544百万円増加し、35,447百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,986百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ2,110百万円増加し、15,165百万円となりました。これは主に、借入金の増加1,839百万円によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ565百万円減少し、20,281百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定の減少589百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年2月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成30年4月10日発表の「平成30年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載しております予想数値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,652,351	7,212,642
受取手形及び売掛金	7,734,283	8,336,165
商品及び製品	466,220	314,053
仕掛品	1,632,620	2,322,658
原材料及び貯蔵品	5,321,677	6,770,497
繰延税金資産	571,923	735,844
その他	452,247	651,718
貸倒引当金	△12,317	△16,718
流動資産合計	24,819,008	26,326,861
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,470,867	3,339,884
土地	2,614,769	2,582,042
その他(純額)	1,823,246	2,131,257
有形固定資産合計	7,908,884	8,053,184
無形固定資産		
投資その他の資産	245,913	233,369
投資有価証券	412,605	321,706
繰延税金資産	5,641	5,407
その他	585,601	579,104
貸倒引当金	△74,841	△72,559
投資その他の資産合計	929,006	833,658
固定資産合計	9,083,804	9,120,212
資産合計	33,902,812	35,447,074

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,719,676	2,735,781
短期借入金	4,425,842	5,999,728
未払法人税等	605,771	632,383
賞与引当金	297,135	519,115
役員賞与引当金	18,000	4,500
製品保証引当金	803,294	745,004
その他	895,621	1,039,497
流動負債合計	9,765,340	11,676,010
固定負債		
長期借入金	2,659,520	2,925,451
繰延税金負債	143,180	65,543
役員退職慰労引当金	180,631	160,762
退職給付に係る負債	190,971	228,382
資産除去債務	111,566	105,102
その他	4,347	4,347
固定負債合計	3,290,216	3,489,590
負債合計	13,055,557	15,165,601
純資産の部		
株主資本		
資本金	982,775	982,775
資本剰余金	1,484,948	1,470,905
利益剰余金	14,188,544	14,734,640
自己株式	△53,393	△53,502
株主資本合計	16,602,873	17,134,818
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	205,084	143,256
為替換算調整勘定	198,122	△391,042
その他の包括利益累計額合計	403,206	△247,786
新株予約権	13,102	17,469
非支配株主持分	3,828,071	3,376,970
純資産合計	20,847,255	20,281,472
負債純資産合計	33,902,812	35,447,074

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年5月31日)
売上高	10,611,588	6,928,089
売上原価	8,623,600	4,532,362
売上総利益	1,987,988	2,395,726
販売費及び一般管理費	1,017,033	1,081,557
営業利益	970,954	1,314,169
営業外収益		
受取利息	1,274	7,757
売電収入	18,612	20,063
デリバティブ利益	152,543	1,148
その他	6,198	23,040
営業外収益合計	178,628	52,009
営業外費用		
支払利息	9,552	5,153
為替差損	25,936	203,521
売電費用	10,650	7,471
その他	6,912	3,652
営業外費用合計	53,052	219,799
経常利益	1,096,531	1,146,379
特別利益		
固定資産売却益	1,386	3,860
段階取得に係る差益	50,474	-
特別利益合計	51,860	3,860
特別損失		
投資有価証券売却損	1	-
固定資産売却損	277	294
固定資産除却損	-	10
特別損失合計	278	305
税金等調整前四半期純利益	1,148,113	1,149,934
法人税、住民税及び事業税	407,216	471,646
法人税等調整額	△177,278	△210,309
法人税等合計	229,937	261,337
四半期純利益	918,175	888,596
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	179,265	△33,457
親会社株主に帰属する四半期純利益	738,909	922,054

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年5月31日)
四半期純利益	918,175	888,596
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	40,740	△61,828
為替換算調整勘定	98,078	△809,102
その他の包括利益合計	138,818	△870,930
四半期包括利益	1,056,993	17,666
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	801,216	271,061
非支配株主に係る四半期包括利益	255,776	△253,395

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

在外連結子会社において、当第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号（顧客との契約から生じる収益）を適用しております。当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自平成29年3月1日 至 平成29年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 3
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	10,471,050	140,538	10,611,588	—	10,611,588	—	10,611,588
セグメント間の内部 売上高又は振替高	21,685	—	21,685	—	21,685	△21,685	—
計	10,492,735	140,538	10,633,273	—	10,633,273	△21,685	10,611,588
セグメント利益 又は損失(△)	1,070,154	△22,334	1,047,819	△14,265	1,033,554	△62,599	970,954

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、磁石事業であります。

2. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△62,599千円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自平成30年3月1日 至 平成30年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期 連結財務諸表 計上額 (注) 3
	半導体・ FPD関連 装置事業	ライフ サイエンス 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	6,807,680	120,408	6,928,089	—	6,928,089	—	6,928,089
セグメント間の内部 売上高又は振替高	60	—	60	2,672	2,732	△2,732	—
計	6,807,740	120,408	6,928,149	2,672	6,930,821	△2,732	6,928,089
セグメント利益 又は損失(△)	1,397,792	△2,176	1,395,616	△20,601	1,375,015	△60,846	1,314,169

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、磁石事業であります。

2. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△60,846千円であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、従来「半導体・液晶関連装置事業」としていた報告セグメントの名称を「半導体・FPD関連装置事業」に変更しております。この変更はセグメント名称の変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報についても変更後の名称で記載しております。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	生産高 (千円)	前年同四半期比 (%)
	半導体関連装置	3,721,687	178.6
	FPD関連装置	471,104	7.3
	モータ制御機器	22,336	124.3
	計	4,215,128	49.1
ライフサイエンス事業		49,948	42.8
合計		4,265,077	49.0

(注) 1. 金額は、製造原価によっております。

2. 当第1四半期連結会計期間より、従来「ウエハ搬送機」としていた品目の名称を「半導体関連装置」、「ガラス基板搬送機」としていた品目の名称を「FPD関連装置」にそれぞれ変更しております。これらの変更は品目の名称の変更であり、生産実績に与える影響はありません。
3. 当第1四半期連結累計期間において、FPD関連装置の生産実績が前第1四半期連結累計期間に比べ92.7%減少しております。これは前期におけるガラス基板関連自動化装置の大量受注の納入が完了したことによります。
4. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	受注高 (千円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同四半期比 (%)
	半導体関連装置	6,542,296	262.3	10,687,519	168.1
	FPD関連装置	863,116	7.1	1,063,056	14.8
	計	7,405,413	50.7	11,750,576	86.7
ライフサイエンス事業		75,008	77.1	37,380	202.5
合計		7,480,421	50.9	11,787,956	86.9

(注) 1. 金額は、販売価格によっております。

2. 当第1四半期連結会計期間より、従来「ウエハ搬送機」としていた品目の名称を「半導体関連装置」、「ガラス基板搬送機」としていた品目の名称を「FPD関連装置」にそれぞれ変更しております。これらの変更は品目の名称の変更であり、受注実績に与える影響はありません。
3. 当第1四半期連結累計期間において、FPD関連装置の受注高が前第1四半期連結累計期間に比べ92.9%、受注残高が85.2%それぞれ減少しております。これらは前期におけるガラス基板関連自動化装置の大量受注の納入が完了したことによります。
4. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごと及び品目別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	品目	販売高（千円）	前年同四半期比（％）
	半導体関連装置	5,272,217	180.1
	FPD関連装置	502,613	7.4
	モータ制御機器	23,796	94.5
	部品・修理 他	1,009,052	137.3
	計	6,807,680	65.0
ライフサイエンス事業		120,408	85.7
合計		6,928,089	65.3

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前第1四半期連結累計期間		当第1四半期連結累計期間	
	販売高（千円）	割合（％）	販売高（千円）	割合（％）
Applied Materials, Inc.	—	—	995,417	14.4
Samsung Display Vietnam Co.,Ltd.	5,115,508	48.2	—	—
Samsung Display Co.,Ltd.	1,691,299	15.9	—	—

(注) 1. Samsung Display Vietnam Co.,Ltd.に対する当第1四半期連結累計期間の売上高は、76,508千円（総販売実績に対する割合1.1%）であります。

2. Samsung Display Co.,Ltd.に対する当第1四半期連結累計期間の売上高は、153,597千円（総販売実績に対する割合2.2%）であります。

- 当第1四半期連結会計期間より、従来「ウエハ搬送機」としていた品目の名称を「半導体関連装置」、「ガラス基板搬送機」としていた品目の名称を「FPD関連装置」にそれぞれ変更しております。これらの変更は品目の名称の変更であり、販売実績に与える影響はありません。
- 前連結会計年度における「商品」は当連結会計年度より「モータ制御機器」に含めて表示しております。なお、前年同四半期比は前期実績を組替えた数値と比較しております。
- 当第1四半期連結累計期間において、FPD関連装置の販売実績が前第1四半期連結累計期間に比べ92.6%減少しております。これは前期におけるガラス基板関連自動化装置の大量受注の納入が完了したことによります。
- 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。